

特点

- 芯片与底板电气绝缘，交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力

典型应用

- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发点开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器，电源，电池充放电

符号	参数	测试条件	结温 ℃	参数值			单位
				最小	典型	最大	
	通态平均电流	° 正弦半波， 双面散热，	℃				
	方均根电流						
	断态重复峰值电压						
	反向重复峰值电压						
	断态重复峰值电流						
	反向重复峰值电流						
	通态不重复浪涌电流	底宽，正弦半波					
	浪涌电流平方时间积						



